

# E73-2G4M08S1E 产品规格书

nRF52833 2.4GHz 低功耗多协议模块



### 成都亿佰特电子科技有限公司 Chengdu Ebyte Electronic Technology Co. Ltd.



### 目录

第一章 产品概述	3
1.1 产品简介	3
1.2 特点功能	3
1.3 应用场景	
第二章 规格参数	
2.1 极限参数	
2.2 工作参数	
第三章 机械尺寸与引脚定义	
第四章 开发使用	
第五章 基本操作	
5.1 硬件设计及电路原理图	7
第六章 常见问题	
6.1 传输距离不理想	
6.2 模块易损坏	8
6.3 误码率太高	9
第七章 焊接作业指导	9
7.1 回流焊温度	9
7.2 回流焊曲线图	10
第八章 相关型号	10
8.1 相关硬件模块	10
8.2 相关协议模块	11
第九章 批量包装方式	11
修订历史	12
关于我们	12



# 免责申明和版权公告

本文中的信息,包括供参考的 URL 地址,如有变更,恕不另行通知。 文档"按现状"提 供,不负任何担保责任,包括对适销性、适用于特定用途或非侵 权性的任何担保,和任何提 案、规格或样品在他处提到的任何担保。本文档不负任何责任,包括使用本文档内信息产生的 侵犯任何专利权行为的责任。本文档在此未以禁止反 言或其他方式授予任何知识产权使用许 可,不管是明示许可还是暗示许可。

文中所得测试数据均为亿佰特实验室测试所得,实际结果可能略有差异。

文中提到的所有商标名称、商标和注册商标均属其各自所有者的财产,特此声明。

最终解释权归成都亿佰特电子科技有限公司所有。

注 意:

由于产品版本升级或其他原因,本手册内容有可能变更。亿佰特电子科技有限公司保留在没有任何通知或者提示的情况 下对本手册的内容进行修改的权利。本手册仅作为使用指导,成都亿佰特电子科技有限公司尽全力在本手册中提供准确的信 息,但是成都亿佰特电子科技有限公司并不确保手册内容完全没有错误,本手册中的所有陈述、信息和建议也不构成任何明 示或暗示的担保。

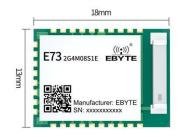


### 第一章 产品概述

### 1.1 产品简介

E73-2G4M08S1E 是亿佰特研发的小体积、低功耗的多协议模块,采用 Nordic 公司 原装进口 nRF52833 射频芯片,支持蓝牙 5.1、Ble mesh、Thread、 Zigbee; 芯片自 带高性能 ARM CORTEX-M4 内核,采用 32M 工业级晶振,并拥有 UART、I2C、SPI、ADC、 DMA、PWM 等丰富的外设资源; nRF52833 引出了大部分 I/0 口, 具体请查看引脚定义, 方便用户进行多方位的开发。

E73-2G4M08S1E 为硬件平台,出厂无程序,用户需要进行二次开发; nRF52833 芯 片特性请见官方 Datasheet, 模块已将芯片的射频特性发挥到极致。



### 1.2 特点功能

- 超小体积,仅13x18mm;
- 支持 BLE5.1、Ble mesh、Thread、Zigbee;
- 最大发射功率 8dBm, 软件多级可调;
- 支持全球免许可 ISM 2.4GHz 频段;
- 内置高性能低功耗 ARM®Cortex®-M4 处理器;
- 丰富的资源, 512 kB flash and 128 kB RAM;
- 支持 1.7~5.5V 供电, 大于 3.3V 供电均可保证最佳性能;
- 工业级标准设计,支持-40~+105℃下长时间使用;
- 自带陶瓷天线, 无需再外接天线。
- 理想条件下,通信距离可达 120m;

### 1.3 应用场景

- 智能家居以及工业传感器等;
- 安防系统、定位系统;
- 无线遥控, 无人机;
- 无线游戏遥控器;
- 医疗保健产品;
- 无线语音,无线耳机;
- 汽车行业应用。

# 第二章 规格参数

# 2.1 极限参数

表 2-1 极限参数表

主要参数	性	:能	<b>备注</b>	
土安参数	最小值	最大值	<b>金</b>	
电源电压(V)	0	5. 5	超过 5.5V 永久烧毁模块	
阻塞功率(dBm)	_	10	近距离使用烧毁概率较小	
工作温度(℃)	-40	+105	工业级	

### 2.2 工作参数

#### 表 2-2 工作参数表

十冊会粉	性能       最少值     最大值		A 79-	
土安少蚁			最大值	- <u>备注</u>
工作电压 (V)	1.7	3.3	5. 5	≥3.3V 可保证输出功率
通信电平 (V)		3.3		使用 5V 电平有风险烧毁
工作温度(℃)	-40	-	+105	工业级设计
工作频段(MHz)	2360	-	2500	支持 ISM 频段
		17.5		TX only run current
		17. 5		(DC/DC, 3 V) PRF = +8 dBm
<b>华</b> 静西海(***A)				TX only run current
及别 电视(IIIA)	发射电流(mA)	12.9		(DC/DC, 3 V) PRF = +4 dBm
		8		TX only run current
		0		(DC/DC, 3 V) PRF = +0 dBm
		7.8		RX only run current (DC/DC, 3 V)
接收电流(mA)		7.0		1 Mbps / 1 Mbps BLE
按权电视(IIIA)		8.4		RX only run current (DC/DC, 3 V)
		0.4		2 Mbps / 2 Mbps BLE
发射功率 (dBm)	7	7.5	8	
接收灵敏度(dBm)	-103dBm @ BLE 125kbps		长距离模式	
1女以火墩/支(GDIII)	−96dBm @ BLE 1Mbps			

主要参数	描述	备注
参考距离	120m	晴朗空旷环境,高度 2.5米,空中速率 1Mbps



晶振频率	32MHz	
支持协议	BLE 5.1, Ble mesh, Thread, Zigbee	
封装方式	贴片式	
接口方式	1.27mm	邮票孔
IC 全称	nRF52833-QIAA/aQFN ™ 73	
FLASH	512kB	
RAM	128kB	
内核	ARM®Cortex®-M4	
外形尺寸	13*18mm	
产品重量	1±0.1g	
射频接口	陶瓷天线	等效阻抗约 50 Ω

# 第三章 机械尺寸与引脚定义

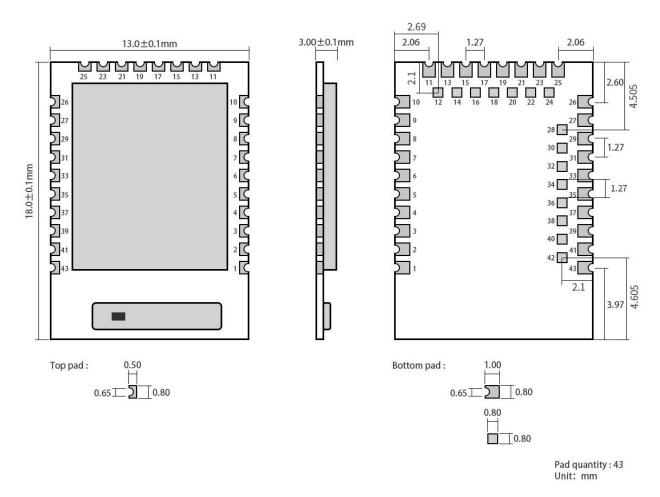


图 3-1 机械尺寸与引脚定义

表 3 引脚定义表



引脚序号	模块丝印名称	对应芯片引脚名称	引脚方向	引脚用途
1	P1. 11	NC	_	NC
2	P1. 10	P0. 25	通用 I/0	低频 I/0,标准驱动
3	P0. 03	PO. 03/AIN1	通用 I/0	模拟量输入1,低频 I/0,标准驱动
4	AI4	PO. 28/AIN4	通用 I/0	模拟量输入 4
5	GND	GND	_	单地线,连接到电源参考地
6	P1. 13	P1.05	通用 I/0	低频 I/0,标准驱动
7	AIO	PO. 02/AINO	通用 I/0	模拟量输入 0, 低频 I/0, 标准驱动
8	AI5	PO. 29/AIN5	通用 I/0	模拟量输入 5, 低频 I/0, 标准驱动
9	AI7	PO. 31/AIN7	通用 I/0	模拟量输入7,低频 I/0,标准驱动
10	AI6	PO. 30/AIN6	通用 I/0	模拟量输入 6, 低频 I/0, 标准驱动
11	XL1	P0.00/XL1	通用 I/0	连接 32.768 kHz 晶体
12	P0. 26	P0. 26	通用 I/0	-
13	XL2	P0. 01/XL2	通用 I/0	连接 32.768 kHz 晶体
14	P0. 06	P0.06	通用 I/0	-
15	AI3	PO. 05/AIN3	通用 I/0	模拟量输入3
16	P0. 08	P0. 08	通用 I/0	-
17	P1. 09	P1. 09	通用 I/0	-
18	AI2	PO. 04/AIN2	通用 I/0	模拟量输入 2
19	VDD	VDD	-	电源
20	P12	P0. 12	通用 I/0	-
21	GND	GND	-	地线,连接到电源参考地
22	PO. 07	PO. 07	通用 I/0	-
23	VDH	VDDH	_	高压电源
24	GND	GND	_	地线,连接到电源参考地
25	DCH	NC	_	NC
26	RST	PO. 18/RESET	通用 I/0	QSPI/CSN/外部复位
27	VBS	VBUS	_	USB 电源, 5V 输入, 用于 USB3. 3V 稳压器
28	P15	P0. 15	通用 I/0	-
29	D-	D-	_	USB D-
30	P17	P0. 17	通用 I/0	-
31	D+	D+	_	USB D+
32	P0. 20	P0. 20	通用 I/0	-
33	P0. 13	P0. 13	通用 I/0	-
34	P0. 22	P0. 22	通用 I/0	QSPI
35	P0. 24	P0. 24	通用 I/0	QSPI
36	P1. 00	P1. 00	通用 I/0	-
37	SWD	SWDIO	_	串行调试编程口数据
38	P1. 02	P1. 02	通用 I/0	-
39	SWC	SWDCLK	_	串行调试编程口时钟
40	P1. 04	P1. 04	通用 I/0	低频 I/0,标准驱动
41	NF1	P0. 09/NFC1	通用 I/0	NFC 输入
42	P1. 06	P1. 06	通用 I/0	低频 I/0,标准驱动



43	NF2	PO. 10/NFC2	通用 1/0	NFC 输入
40	INI Z	10.10/NFC2	<b>週</b> 用 1/0	INTO 相DC

### 第四章 开发使用

序号	关键字	注意事项
1	烧录程序	1. 模块内置ARM单片机,程序下载使用J-LINK下载器 ,不能使用串口或其他任何JTAG、ISP、ICP工具。 2. 程序的烧录需要两部分完成,由于NORDIC官方提供的协议栈没有加载在程序中,因此在进行二次开发的时候,需要使用官方烧录工具nRFgo studio烧录协议栈,再用nRFgo studio烧录应用代码的hex;也可以先使用官方烧录工具nRFgo studio烧录协议栈,再用IAR或者KEIL下载。
2	测试底板	我司暂时没有提供配套底板。

# 第五章 基本操作

#### 硬件设计及电路原理图 5. 1

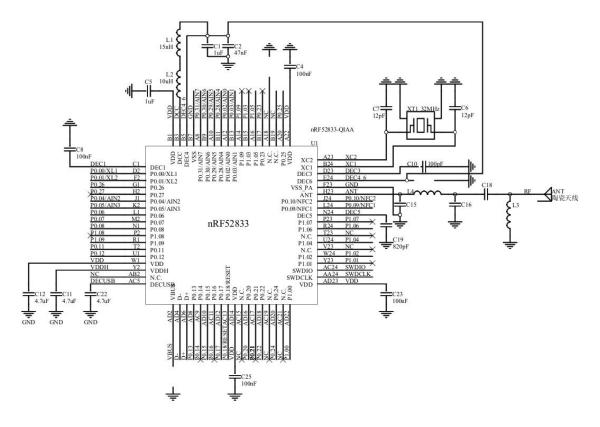


图 5-1 电路图



- 推荐使用直流稳压电源对该模块进行供电,电源纹波系数尽量小,模块需可靠接地;
- 请注意电源正负极的正确连接,如反接可能会导致模块永久性损坏;
- 请检查供电电源,确保在推荐供电电压之间,如超过最大值会造成模块永久性损坏;
- 请检查电源稳定性,电压不能大幅频繁波动;
- 在针对模块设计供电电路时,往往推荐保留30%以上余量,有整机利于长期稳定地工作;
- 模块应尽量远离电源、变压器、高频走线等电磁干扰较大的部分;
- 高频数字走线、高频模拟走线、电源走线必须避开模块下方,若实在不得已需要经过模块下方,假设模块焊接在 Top Layer,在模块接触部分的 Top Layer 铺地铜(全部铺铜并良好接地),必须靠近模块数字部分并走线在 Bottom Layer;
- 假设模块焊接或放置在 Top Layer, 在 Bottom Layer 或者其他层随意走线也是错误的,会在不同程度影响模块的杂散以及接收灵敏度;
- 假设模块周围有存在较大电磁干扰的器件也会极大影响模块的性能,根据干扰的强度建议适当远离模块,若情况允许可以做适当的隔离与屏蔽;
- 假设模块周围有存在较大电磁干扰的走线(高频数字、高频模拟、电源走线)也会极大影响模块的性能,根据干扰的强度建议适当远离模块,若情况允许可以做适当的隔离与屏蔽:
- 通信线若使用 5V 电平,必须串联 1k-5.1k 电阻(不推荐,仍有损坏风险);
- 尽量远离部分物理层亦为 2. 4GHz 的 TTL 协议, 例如: USB3. 0;
- 天线安装结构对模块性能有较大影响,务必保证天线外露,最好垂直向上。当模块安装于机壳内部时,可使用优质的天 线延长线,将天线延伸至机壳外部;
- 天线切不可安装于金属壳内部,将导致传输距离极大削弱。

### 第六章 常见问题

### 6.1 传输距离不理想

- 当存在直线通信障碍时,通信距离会相应的衰减:
- 温度、湿度,同频干扰,会导致通信丢包率提高;
- 地面吸收、反射无线电波,靠近地面测试效果较差;
- 海水具有极强的吸收无线电波能力,故海边测试效果差;
- 天线附近有金属物体,或放置于金属壳内,信号衰减会非常严重;
- 功率寄存器设置错误、空中速率设置过高(空中速率越高,距离越近);
- 室温下电源低压低于推荐值,电压越低发功率越小;
- 使用天线与模块匹配程度较差或天线本身品质问题。

### 6.2 模块易损坏

- 请检查供电电源,确保在推荐供电电压之间,如超过最大值会造成模块永久性损坏;
- 请检查电源稳定性,电压不能大幅频繁波动;
- 请确保安装使用过程防静电操作,高频器件静电敏感性;
- 请确保安装使用过程湿度不宜过高,部分元件为湿度敏感器件;
- 如果没有特殊需求不建议在过高、过低温度下使用。



### 6.3 误码率太高

- 附近有同频信号干扰,远离干扰源或者修改频率、信道避开干扰;
- 电源不理想也可能造成乱码,务必保证电源的可靠性;
- 延长线、馈线品质差或太长,也会造成误码率偏高。

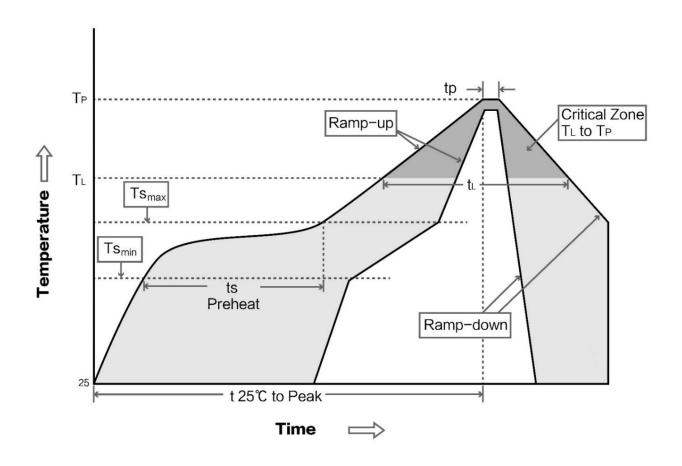
# 第七章 焊接作业指导

### 7.1 回流焊温度

Profile Feature	曲线特征	Sn-Pb Assembly	Pb-Free Assembly
Solder Paste	锡膏	Sn63/Pb37	Sn96. 5/Ag3/Cu0. 5
Preheat Temperature min (Tsmin)	最小预热温度	100℃	150℃
Preheat temperature max (Tsmax)	最大预热温度	150℃	200℃
Preheat Time (Tsmin to Tsmax)(ts)	预热时间	60-120 sec	60-120 sec
Average ramp-up rate(Tsmax to Tp)	平均上升速率	3℃/second max	3℃/second max
Liquidous Temperature (TL)	液相温度	183℃	217℃
Time(tL)Maintained Above(TL)	液相线以上的时间	60-90 sec	30-90 sec
Peak temperature(Tp)	峰值温度	220−235℃	230−250℃
Aveage ramp-down rate(Tp to Tsmax)	平均下降速率	6℃/second max	6℃/second max
Time 25℃ to peak temperature	25℃到峰值温度的时间	6 minutes max	8 minutes max



# 7.2 回流焊曲线图



# 第八章 相关型号

# 8.1 相关硬件模块

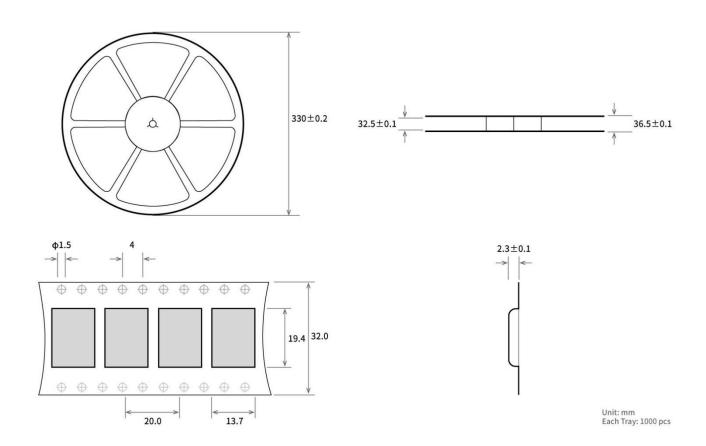
产品型号	芯片方案	支持协议	FLASH	RAM	发射功率	产品尺寸	天线形式
E73-2G4M04S1A	nRF52810	BLE4. 2/5. 0	192KB	24KB	4dBm	17.5*28.7mm	PCB/IPEX
E73-2G4M04S1AX	nRF52810	BLE4. 2/5. 0	192KB	24KB	4dBm	17.5*28.7mm	IPEX
E73-2G4M04S1B	nRF52832	BLE4. 2/5. 0	512KB	64KB	4dBm	17. 5*28. 7mm	PCB/IPEX
E73-2G4M04S1BX	nRF52832	BLE4. 2/5. 0	512KB	64KB	4dBm	17. 5*28. 7mm	IPEX
E73-2G4M08S1C	nRF52840	BLE4. 2/5. 0	1024KB	256KB	8dBm	13*18mm	陶瓷天线
E73-2G4M08S1CX	nRF52840	BLE4. 2/5. 0	1024KB	256KB	8dBm	13*18mm	IPEX
E73-2G4M04S1D	nRF52822	BLE4. 2	256KB	16KB	4dBm	17. 5*28. 7mm	PCB/IPEX
E73-2G4M08S1E	nRF52833	BLE5.1、BLE Mesh、 Thread、 Zigbee	512KB	128kB	8dBm	13*18mm	陶瓷天线



# 8.2 相关协议模块

产品型号	芯片方案	协议	产品尺寸	天线形式	功能特点
E104-BT5005A	nRF52805	BLE5. 0	9*9mm	陶瓷天线	主从一体,超小体积
E104-BT5010A	nRF52810	BLE5. 0	11.5*16mm	陶瓷天线	主从一体
E104-BT5011A	nRF52811	BLE5. 1	11.5*16mm	陶瓷天线	主从一体,支持 Long Range 特性
E104-BT5032A	nRF52832	BLE5. 0	11.5*16mm	陶瓷天线	多主多从共存
E104-BT5040U	nRF52840	BLE4. 2/5. 0	59*18mm	PCB	USB Dongle, 支持 nRF Connect
E104-BT5040UA	nRF52840	BLE4. 2/5. 0	59*18mm	PCB	USB Dongle,支持 BLE5.0 抓包

# 第九章 批量包装方式





# 修订历史

版本	修订日期	修订说明	维护人
1.0	2020-06-18	初始版本	
1.1	2020-07-01	内容修订	Ren
1.2	2021-01-19	修改相关型号	Ren



### 关于我们

销售热线: 4000-330-990 公司电话: 028-61399028 技术支持: <u>support@cdebyte.com</u> 官方网站: www.ebyte.com

公司地址: 四川省成都市高新西区西区大道 199 号 B5 栋

